

证券代码：300567

证券简称：精测电子

公告编号：2017-042

武汉精测电子技术股份有限公司

关于子公司向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉精测电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月7日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》，根据子公司2017年度生产经营目标及发展需要，董事会同意子公司以流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证等方式，向银行申请贷款不超过5,000万人民币的综合授信额度，最终以各家银行实际审批的授信额度为准。

1、子公司苏州精测光电有限公司向招商银行股份有限公司苏州分行申请最高额不超过1,500万元人民币的授信额度，授信期限为12个月；

2、子公司昆山精讯电子技术有限公司向中国建设银行股份有限公司昆山分行申请最高额不超过2,000万元人民币的授信额度，授信期限为12个月；

3、子公司昆山精讯电子技术有限公司向招商银行股份有限公司苏州分行申请最高额不超过1,500万元人民币的授信额度，授信期限为12个月。

公司董事会授权公司董事长彭骞先生，办理上述综合授信额度内的一切授信的相关手续，并签署有关法律文件，授权期限自第二届董事会第十一次会议审议批准之日起一年。

备查文件

1、《武汉精测电子技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

武汉精测电子技术股份有限公司

董事会

2017年6月7日